

Kupferlackdraht CUL auf MiniSpule

Enamelled copper wire CUL on mini bobbins



Isolierlackbasis min. Polyurethan, mod.
Insulating varnish min. Polyurethan, mod.

Dauerwärmebeständigkeit 155 °C (Cl. F)
Heat resistant 155 °C (Cl. F)

Verzinnbarkeit >350 °C
Tin-plate >350 °C

Kupferlackdraht nach IEC 60317-20

Grad1

TJ min. 155 °C

Lötbar

vor der Verzinnung ist die Lackschicht zu entfernen

Enamelled copper wire to IEC 60317-20

Degree1

TJ min. 155 °C

Solderable

Typ Type	CUL100/0,35	CUL100/0,40	CUL100/0,50	CUL100/0,63	CUL100/0,75	CUL100/0,85	CUL100/1,00	CUL100/1,12
Strombelastung currentcarap.	0.35A	0.45A	0.70A	1.00A	1.55A	2.00A	2.80A	3.50A
Dauerwärmebeständigkeit Heatresistance	155 °C (CL.F)	155 °C (CL.F)	155 °C (CL.F)	155 °C (CL.F)	155 °C (CL.F)	155 °C (CL.F)	155 °C (CL.F)	155 °C (CL.F)
Isolierlackbasis insulatingvarnish	min.Polyurethan.	min.Polyurethan.	min.Polyurethan.	min.Polyurethan.	min.Polyurethan.	min.Polyurethan.	min.Polyurethan.	min.Polyurethan.
Verzinnbarkeit Tin-plate	>350 °C	>350 °C	>350 °C	>350 °C	>350 °C	>350 °C	>350 °C	>350 °C
Drahtdurchmesser Wire diameter	0.35mm	0.40mm	0.50mm	0.63mm	0.75mm	0.85mm	1.00mm	1.12mm
Länge Length	112m	86m	54m	33m	25m	19m	14m	11m
Gewicht Weight	0.10kg	0.10kg	0.10kg	0.10kg	0.10kg	0.10kg	0.10kg	0.10kg